

بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران ۶ تا ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴، دانشگاه یزد



طراحی آینهی نیمبازتابان در طول موج 10/6 میکرومتر با آستانه آسیب بالا

سارا ایزدی، حمیدرضا محمدی خشوئی، حمیدرضا فلاح، حسین زابلیان

دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک

چکیده – بازتابندههای دیالکتریک چندلایه کاربردهای زیادی دارند که از آن جمله ساخت آینههای لیزری با ضریب بازتاب بالا در یک طول موج خاص میباشد. آینههای با آستانه آسیب بالا برای سامانههای لیزری پرقدرت ضروری هستند. بسته به وسایل نوری به کار رفته در این سامانهها، نیاز است که پوشش نوری بهینهسازی شود و همچنین بایستی توزیع دامنه میدان الکتریکی در پوششهای تحت تابش لیزری مورد مطالعه قرار گیرد. در این مقاله سه روش برای طراحی آینه نیمبازتابان در طول موج ۱۰/۶ میکرومتر بیان میکنیم. با تجزیه و تحلیل نمودارهای هدایت ظاهری، توزیع میدان الکتریکی در لایههای فیلم نازک و بهبود مقاومت آسیب لیزری پوشش چندلایه با کاهش قلهی شدت میدان الکتریکی در لایههای بحرانی، نشان می-دهیم که روش لایهنشانی با ضخامت چارک موج برای ساخت آینههای با آستانه آسیب بالا مناسب نیست و در ادامه ساختار بهینهی لایهها را بدست آوردیم.

كليد واژه- آستانه آسيب، ضخامت نوري چاركموج، لايههاي نازك، ميدان الكتريكي، هدايت ظاهري

Design of high damage threshold partial reflector mirror at 10.6 micron

S. Izadi, H. R. Mohammadi, H. R. Fallah, and H. Zabolian

Department of physics, Isfahan University

Abstract- Multilayer dielectric reflectors are widely used in applications such as laser mirrors which require especially high reflectance at a design wavelength. High damage threshold mirrors are necessary in high power laser systems. The optics of these systems raises the problem of optimization of the optical coating and, at the same time, the study of the distribution of the electric field amplitude of the radiation in the coating lasers. In this paper we describe three methods for design partial reflector mirror at 10.6 micron. By analyzing admittance loci, electric field distribution of multilayer thin films, and improving the laser damage resistance of multilayer coating by decreasing the peak intensity within the critical layers, we show that the quarter wave optical thickness method is not proper for high damage threshold mirrors and in the following we investigate the optimal structure of layers.

Keywords: damage threshold, quarter wave optical thickness, thin layers, electric field, admittance

از این لیزر که در داخل کشور تولید نمی شود، آینه های آن است. همچنین در آزمایشگاه تحقیقاتی، لیزرهای گاز کربنیکی وجود دارند که آینه های آن ها صدمه دیده اند و بایستی تعویض شوند. ساختار این نوع از آینه ها یک ساختار چند لایه ای است که بسته به نوع و توان بازتاب مورد نظر تعداد، ضخامت و جنس

لیزرهای گازکربنیک از زمرهی پرکاربردترین لیزرهای قدرت بشمار میآیند [۱]. با توجه به ساختار این لیزر گازی امکان بومیسازی و ساخت این لیزر پرارزش در داخل کشور به طور کامل وجود دارد و اکنون تنها قسمتی

۱– مقدمه

لایهها تعیین میشود. در برخی موارد توان بازتاب مورد نظر را میتوان حتی با یک لایه حاصل نمود ولی این نوع از آینهها آستانهی آسیب پایینی دارند و برای لیزر پرقدرت گازکربنیک مناسب نیستند [۲]. در مرجع [۳] نشان داده شده است که لایهنشانی با لایههای با ضخامت نشان داده شده است که لایهنشانی با لایههای با ضخامت یکچهارم طول موج روش مناسبی برای منظور بالا نیست بلکه میدان الکتریکی روی لایهها می بایست کمینه شود، چرا که میدانهای بزرگ می توانند به لایهها آسیب برسانند [۴].

در این مقاله با سه روش، طراحی لایههای یک آینه نیم-بازتابان در طولموج ۱۰/۶ میکرون را انجام میدهیم. با بررسی نمودارهای هدایتظاهری و میدان الکتریکی لایهها و در نظرگرفتن کمترین میدان الکتریکی در لایههای بحرانی، نشان میدهیم که روش سوم بهترین طراحی را ارائه میدهد.

۲- زمینه نظری

با دانستن اندازهی میدان الکتریکی فرودی و روش «مکانیابی هدایت ظاهری نوری» میتوان توزیع میدان الکتریکی را روی لایهها محاسبه کرد[۴-۶]. هدایت ظاهری، نسبت مقدارمیدان مغناطیسی مماسی به مقدار میدان الکتریکی مماسی است و از رابطهی زیر بدست می-آید [۴].

$$\gamma = \frac{H_a}{E_a} = \frac{C}{B} \tag{1}$$

برای لایهی qام میتوان نوشت:

$$\binom{B}{C} = \left\{ \prod_{r=1}^{q} \begin{bmatrix} \cos \delta_{r} & \frac{i \sin \delta_{r}}{\eta_{r}} \\ i \eta_{r} \sin \delta_{r} & \cos \delta_{r} \end{bmatrix} \right\} \binom{1}{\eta_{m}} \quad (\Upsilon)$$

که در این رابطه، η_m هدایت ظاهری محیطی است که آینه در آن غوطهور است، η_r هدایت ظاهری لایهی تام و δ_r تغییر فاز نسبی مربوط به لایهی تام میباشد. هدایت ظاهری یک لایه ($\gamma = x + iy$) را میتوان برحسب ظاهری یک لایه مجاور ($\gamma = \alpha + i\beta$) بازنویسی مدایت ظاهری لایهی مجاور ($\gamma = \alpha + i\beta$) بازنویسی کرد. پس از محاسبات در نهایت به معادلات زیر میرسیم:

$$\begin{split} x^2+y^2-x\Big[\frac{\left(\alpha^2+\beta^2+\eta_r^{\ 2}\right)}{\alpha}\Big]+\eta_r^{\ 2} &=(\ \mbox{r}\)\\ x^2+y^2-y\Big(tan\delta_r-\frac{1}{tan\delta_r}\Big)-\eta_r^{\ 2} &=0 \ \ \ \mbox{(f)} \end{split}$$

معادله (۳) دایرههایی در امتداد محور حقیقی و معادله

(۴) دایرههایی در امتداد محور موهومی را نشان میدهند
 [۵]. شدت خروجی از لایه از رابطه (۵) بدست میآید. با
 توجه به رابطه (۱) میتوان رابطهی (۶) را بیان کرد:

$$E \propto \frac{1}{\sqrt{Re(\gamma)}}$$
 (9) $I = \frac{1}{2} Re(EH^*)$ (Δ)

طبق رابطهی (۶) پربندهای دامنه میدانالکتریکی ثابت، خطوطی عمود بر محور حقیقی نمودار هدایت ظاهری است [۶]. شکل (۱) نمودار یک مجموعه لایه چارکموج را با بیشینه مقدار میدان الکتریکی در نقاط سطح مشترک۸, ۸, ۸ و ... را نشان میدهد که تحت تابش



شکل۱: نمودار هدایت ظاهری یک مجموعه ۱۴ لایهای لچارکموج. خطوط خطچین بزرگی دامنهی میدان الکتریکی را نشان میدهد[۴].

مقدار بیشینه هدایت ظاهری در سطوح مشترک باید کاهش یابد تا آستانه آسیب بالا رود. این کار را با دو روش میتوان انجام داد. اگر ضخامت مادههای با ضریب شکست بالا و پایین به ترتیب، کوچکتر و بزرگتر از چارک موج بالا و پایین به ترتیب، کوچکتر و بزرگتر از چارک موج $A', A_L > \frac{\lambda}{4}$) نقاط A', A', A و... به سمت B', B' و... جابهجا میشوند و یا اگر ضخامت مادههای با ضریب شکست بالا و پایین به ترتیب، بزرگتر و کوچکتر از چارک موج $(\frac{\lambda}{4} > d_L > \frac{\lambda}{4}, d_L < \frac{\lambda}{4})$ شود، نقاط A', A', A و... به سمت J' و... جابهجا میشوند. نسبت میدان $\frac{E_j}{E_{j-1}} = \frac{1+r \exp(2i\varphi)}{(1+r)\exp(i\varphi)}$ (Y) که در این رابطه r ضریب بازتاب در ناحیهی بین دو مرز j

و j - l است. φ ضخامت فازی لایه j ام با ضخامت فیزیکی d_j و ضریب شکست n_j است که برای فرود عمودی از رابطهی زیر بدست میآید: $\varphi_j = \frac{2 \pi n_j d_j}{l}$ (۸)

اگر به سامانهی چندلایه یک جفت لایه با مواد ضریب شکست بالا و پایین اضافه کنیم، با نوشتن شرط تساوی شدت میدان الکتریکی در مرزهای 1 + j = j = j و با استفاده از رابطهی (۲) به رابطهی زیر میرسیم:

$$\left|\frac{1+r\exp(-2i\varphi_L)}{(1+r)\exp(-i\varphi_L)}\right|^2 = \left|\frac{(1-fr)+(r-f)\exp(2i\varphi_H)}{(1-fr+r-f)\exp(i\varphi_H)}\right|^2 \quad (\mathfrak{P})$$

که در رابطهی (۹) تابع f به صورت زیر تعریف شده است:

$$f = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$
 (1.)

 φ_L و φ_H به ترتیب ضخامتهای فازی لایههای اضافه شده با ضریب شکست پایین و بالا هستند. با استفاده از رابطهی (۹) می توان ضخامت جفت لایههای جدید را محاسبه کرد.

۳ -طراحی آینه نیمبازتابان

طراحی در نرمافزار Macleod برای فرود عمودی در طول موج ۱۰/۶ میکرون در محیط فرودی هوا انجام شده است. برای لایههای متناوب از ماده سولفید روی (ZnS) با ضریب شکست ۲/۲ و ژرمانیوم (Ge) با ضریب شکست ۴/۳ استفاده کردیم. در ابتدا برای بستره ژرمانیوم طراحی ضخامتهای سه جفت از مواد لایه نشانی را به سه روش انجام دادیم. اطلاعات لازم را استخراج کرده و سپس با استفاده از آنها و نرمافزار Origin نمودارها را رسم کردیم. از این به بعد طرح را به صورت ³(ZnS,Ge) بیان می کنیم.



شکل ۲: در بالا، نمودار هدایتظاهری طرح ۱، نقاط دایرهای توپر مرزهای بین لایهها را نشان میدهد. در پایین، نمودار میدان الکتریکی طرح ۱. خطوط عمودی مرز بین لایهها را نشان میدهد.

روش۱-: در این طراحی تمام لایهها با ضخامت چارک-موج هستند. در شکل (۲) نمودار بالا هدایتظاهری و نمودار پایین میدان الکتریکی این طرح را نشان میدهد. مقدار بیشینهی میدان الکتریکی بر روی مرزها واقع است.

در نمودار هدایت ظاهری این طرح، تمام مرزها روی محور حقیقی قرار دارند. مرزهای نزدیک به مبدا، بسیار به هم نزدیکاند، بهطوریکه در شکل قابل تشخیص نیستند.

روش ۲–در این طراحی، ضخامتهای مادههای با ضریب شکست بالا و پایین به ترتیب، کوچکتر و بزرگتر از چارک موج $(\frac{\lambda}{4}, d_L > \frac{\lambda}{4})$ است. همان طور که در شکل (۳) موج ($\frac{\lambda}{4} > d_L > \frac{\lambda}{4}$) است. همان طور که در شکل (۳) در نمودار بالا میبینیم، مزرهای نزدیک به مبدا به سمت راست و بالای نمودار جابه جا شده است که طبق معادله (۶) و نمودار میدان الکتریکی این طرح در پایین شکل (۳)، کاهش میدان در مرزهای حساس به وجود میآید.



شکل ۳: بالا، نمودار هدایت ظاهری طرح۲. پایین، نمودار میدان الکتریکی طرح ۲.

روش $\P - c_1$ در این طراحی، $\frac{\lambda}{4} < d_H < \frac{\lambda}{4} < d_H$ است. طبق نمودار هدایت ظاهری در شکل (۴)، نقاط مرزی حساس در این طرح به سمت راست و پایین نمودار جابه-جا شدهاند که در نتیجه در این حالت نیز طبق نمودار پایین شکل (۴)، کاهش میدان در مرزهای حساس، حاصل می شود.

در جدول (۱) ضخامتهای نوری این شش لایه در سه روش، برحسب چارک موج (QWOT) نسبت به محیط فرودی هوا بیان شده آمده است. مقدار جذب در لایهها متناسب با عبارات nE_p^2 است که E_p بزرگترین مقدار میدانالکتریکی در قله و n ضریبشکست ماده است[۵]. برای مقایسه کردن طرحها مقادیر $E_p.nE_p^2$ ، بزرگترین میدانالکتریکی در مرز لایه E_{max} . بازتاب (R) و ضخامت کل لایهها در قسمت پایین جدول(۱) آمده است.



جدول ۱: ضخامت نوری لایه ها و دیگر پارامتر ها در سه روش

ضخامت نوری (QWOT)			
روش ۳	روش ۲	روش ۱	شماره لايه
****	****	****	هوا
1/4409	• /٣٧٧٢	۱/۰۰۰	١
•/۲۵۶۳	1/2916	۱/۰۰۰	٢
1/4274	۰/۴۳۷۵	۱/۰۰۰	٣
۰/۲۴۵۸	1/4942	۱/۰۰۰	۴
۱/۴۵۲۱	۰/۵۴۲۹	۱/۰۰۰	۵
۰/۳۱۰۴	۱/۶۸۹۵	۱/۰۰۰	۶
ں طرحھا	پارامترها		
17/7890	19/7777	17/7141	E_P (v/m)
841/8747	808/0914	۶۹۵/۰ ۸ ۷۹	$n{E_P}^2$ (v/m)
٨/٢٢۵٣	٨/۴۱۵٩	17/7141	E_{max} (v/m)
۸۰/۸۱۰۱	۸۱/۰۵۸۷۵	٩٣/٣۴۵۴	R (%)
8808/29	V1FT/01	54621/61	ضخامت کل (نانومتر)

با توجه به هدف اصلی که کاهش میدان الکتریکی در مرزها و قلههای داخل لایهها و کاهش جذب درون لایهها است، مشخص است که طرح شماره ۳ (> $\frac{\lambda}{4}, d_L$ $\frac{\lambda}{4}$)، بهترین طرح است. از طرفی ضخامت کل لایهها در طرح ۳ کمترین مقدار را دارد. طرح نهایی را با زیرلایههای طرح ۳ کمترین مقدار را دارد. طرح نهایی را با زیرلایههای TNS با ضریبشکست ۲/۲ و ZnSe با ضریبشکست ۲/۴ در تکرار کردیم. در جدول (۲) تغییر ضخامت لایهها در طراحیهای (ZnS,Ge) و ZnSe/(ZnS,Ge) آمده است. در جدول (۳) اطلاعات لازم برای مقایسهی طرح-های با بسترههای مختلف آمده است. بیشترین کاهش میدان الکتریکی در قلههای داخل لایهها، کمترین مقدار میدان الکتریکی در قلههای داخل لایهها، کمترین مقدار

طرح ZnSe/(ZnS,Ge)³ ديده مي شود.

جدول۲: ضخامت نوری لایه ها با بستره های ZnSe و ZnSe

نوری (QWOT)		
ZnSe/(ZnS,Ge) ³	ZnS/(ZnS,Ge) ³	شماره لايه
****	****	هوا
1/4486	١/٦٢۵٨	١
۰/۲۵۸۰	٠/٢٠۵۴	٢
1/4878	١/۵۶٨٠	٣
•/٢٣••	• /YYYY	۴
1/4778	1/4119	۵
•/٢١••	٠/١۶٩٨	۶

جدول ۳: پارامترهای لازم برای مقایسه طرحهای مختلف

Ge	ZnSe	ZnS	بستره
17/7890	17/1818	17/2994	E_P (v/m)
841/2241	۶۳۸/۰۵۱۵	۶۸۲/۶۰۳۰	$n{E_P}^2$ (v/m)
٨/٢٢۵٣	9/1868	۹/۸۰۱۶	E_{max} (v/m)
۸۰/۸۱۰۱	84/9666	۸۱/۳۰۸۸	R (%)
8808/09	3226/7200	86.4/19	ضخامت کل (نانومتر)

۴- نتیجه گیری

بیشترین کاهش میدانالکتریکی در لایههای آسیبپذیر در روش \mathbb{T} ($\frac{\lambda}{4}$, $d_L < \frac{\lambda}{4}$) مشاهده شد. همچنین در این روش \mathbb{T} (روش مقدار ضخامت کل لایهها کمترین مقدار است که منجر به هزینه و خطای کمتر در ساخت آینه می شود. با بررسی بسترههای رایج در ساخت این نوع آینهها و مقایسه پارامترهای لازم، ZnSe نسبت به Ge و ZnS بهترین بستره است.

مراجع

M. Endo, and R. F. Walter, *Gas lasers* (CRC Press, 2006).
 Y. Ichikawa, K. Yoshida, Y. Tsunawaki, M. Yamanaka, T. Yamanaka, C. Yamanaka, H. Okamoto, N. Matsusue, and K. Kitajima, "Highly damage-resistant Mo mirror for high-power TEA CO₂laser systems," Applied optics **26**, 3671-3675 (1987).

 F. Demichelis, E. Mezzetti-Minetti, L. Tallone, and E. Tresso, "Optimization of optical parameters and electric field distribution in multilayers," Applied optics 23, 165-171 (1984).
 C.-C. Lee, and C.-W. Chu, "High power CO₂ laser mirror: a design," Applied optics 26, 2544-2548 (1987).

5. H. A. Macleod, Thin-film optical filters (CRC Press, 2010).

6. D. Ristau, Laser-Induced Damage in Optical Materials (CRC Press, 2014).

7. P. H. Berning, "Theory and calculations of optical thin films," Physics of thin films 1, 69-121 (1963).